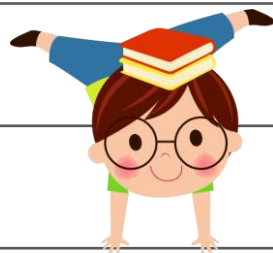




2019上銀科技-AI資訊人才實習計畫



實習職缺	台中資訊部	台北資訊部	機器人部門
實習地點	台中總部	台北辦事處	台中總部
甄選對象	全國大專校院 資訊相關科系(大四生及碩二生)		
實習期間	1.學年型實習：2020.07~2021.06 2.學期型實習：2020.02~2020.06或2020.07~2021.01		
實習模式	周一至周五 8:30~17:30，每日實習8小時，實習期間無須返校修課 *台北資訊部可接受一周實習3天(含)以上，為期1年，每日實習8小時(薪資為計時制)		
實習條件	實習前需完成以下3項全部的課程，每項至少2學分以上(含)且分數在70分以上(含)： 1.系統分析與設計或軟體工程 2.資料庫或SQL相關課程(資料庫種類不拘) 3.程式語言或設計課程(語言不拘)		具備C/C++或C# 基本程式撰寫能力
實習內容	1.資料邏輯分析訓練 2.大數據分析 3.程式開發	1.Asp.NET網頁程式開發 2.軟硬體故障報修維護 3.其他事務支援	1.開發機器人介面 2.開發SDK、API 3.軟體測試、性能測試
甄選方式	1.請於 10/20(日)前 提供以下完整資料寄至intern@hiwin.tw信箱，信件標題請註明「 2019資訊部實習生甄選-XXXX(學校科系) XX(年級) XXX(姓名)-XXXXXX(職缺名稱) 」，信件內容請註明應徵 實習期間 與 實習模式 。 1.1 必繳項目：完整履歷表(不限格式)、自傳、大學以上歷年成績單 1.2 選繳項目：證照影本、競賽獲獎證明、社團、專題等相關加分資料 2.通過書審者將另通知面試時間		
實習薪資與福利	1.享勞、健保、勞退 2.完整的教育訓練(新人訓練、工作崗位訓練、專業課程) 3.實習表現佳者，畢業後留任上銀科技		



聯絡方式：陳先生 | 04-23594510 分機1147

李小姐 | 04-23594510 分機1123 E-mail : intern@hiwin.tw



快來報名喔

上銀科技股份有限公司 HIWIN TECHNOLOGIES CORP.



40852 台中市精密機械園區精科路7號

www.hiwin.tw

